

入 札 調 書

契 約 件 名	ハウジング修理(下里)	契 約 金 額	3,790,800
入 札 実 施 日	平成 28 年 9 月 7 日	予 定 価 格	3,819,000
履 行 期 限 (期 間)	平成 28 年 10 月 21 日	入 札 書 比 較 価 格 (100 / 108)	3,536,112
落 札 業 者	電応システム株式会社	調 査 基 準 価 格	-
工 事 場 所	-	比 較 価 格 (100 / 108)	-
		落 札 率	99.26%

	業 者 名	入札金額(100/108)										摘 要
		第1回		第2回		第3回		第4回		第5回		
1	電応システム株式会社	1	3,510,000		落札							電子入札
2												
3												

入札執行者 森田 ちひろ

立会者 宇賀神 貢